

No.: 201-03-948

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6251 Series

0.5mm pitch FPC/FFC Connector (Au Plated)

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

G	DCN24194	2024/03/13	R. Nakajima	Y. Tsuruoka	N. Nakajima
F	DCN24161	2024/02/27	R. Nakajima	Y. Tsuruoka	N. Nakajima
0	EDN-351	2007/05/08	N. Kitagawa		T. Satoh
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

- 1. 品名 FPC/FFC Connector
- 2. 形式 0.5 mm pitch FPC/FFC connector (Au Plated)
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6251 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6251 Series 0.5 mm pitch FPC/FFC connector.

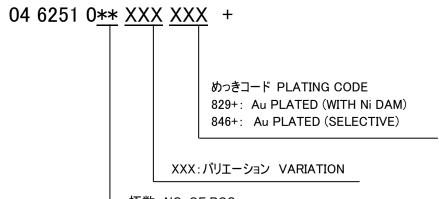
- 4. 関連規格 Related documentation
 - ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- -JIS-C-5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.
- 6. 製品型番 Part numbering



極数 NO. OF POS.

仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification		
7.一般	1	定格電流	_	DC 0.4 A/contact		
General		Current rating				
	2	定格電圧	_	DC 50 V/contact		
		Voltage rating				
	3	使用温度範囲	_	-40°C ~ 105°C		
	Operation environment			低温に於いて氷結ないこと。		
				結露しないこと。		
				通電による温度上昇分も含む。		
				Ice-free at the low temperature.		
				No condensation shall occur.		
			In to 15 th and	Including terminal temperature rise.		
	4	保存温度範囲	梱包状態にて	-10°C ~ 50°C	+-1.	
		Storage Environment	While Packed	低温に於いて氷結	はいこと。	
				結露しないこと。 Ice-free at the lo	to man o wat i wa	
				No condensation	=	
8.機械的	1	 外観	 目視		、汚れ、キズ、変形	
o.ชะชนเกม Mechanical	'	クト達元 Appearance	ਸ਼ਾਸ਼ Visual Inspection	機能に有害なりに 等のないこと。	、ククイル、ヤグ、変ル	
Wiednanidai		Аррсаганос	Visual Inspection	No rust, contamination, damage		
				or deformation effecting on function.		
	2	アクチュエータロックカ	25mm/min. MAX.	初回 Initial	0.50 N MAX./pin	
		Actuator locking force		10 回後 10 times	0.50 N MAX./pin	
	3	アクチュエータ解除力	25mm/min. MAX.	初回 Initial	0.05~0.50 N /pin	
		Actuator unlocking force	Zerrini, min. W. V.	10 回後 10 times	0.05~0.50 N /pin	
	4	コンタクト保持力	25mm/min. MAX.	1 N MIN.	0.03* - 0.30 Ν / μπ	
	4	コンダクド床行力 Contact Retention Force	ZSMIM/ MIM. MAX.	I IN IVIIIN.		
	5	插抜耐久性	 無通電状態で		がたいこと	
	J	Durability	滅過電が感じ without Current applied	Appearance: Cond	· - · - ·	
		Barabiney	10 times/min. 10 times	be exposed.	adocor oriali rioc	
				接触抵抗 Contac	t Resistance	
				100mΩ MAX.		
	6	FPC/FFC 保持力	25mm/min. MAX.	初回 Initial 0.3 N	MIN./pin	
		FPC/FFC retention force		10 回後 10 times	1	
				0.04 N	l MIN./pin	
				(耳付き FPC/FFC	き使用のこと)	
	7	振動	10∼55∼10 Hz/min.	瞬断 Discontinuity	/	
		Vibration	√1.5mm (peak to peak)	1 μ s MAX.		
			/DC 100mA (2h per direction;	外観 Appearance		
			XYZ, 6h in total)		『品のゆるみクラック	
			IEC 60068-2-6:1995	等ないこと。		
			JIS C 60068-2-6:1999	No damage, loose part or crack 接触抵抗 Contact Resistance		
				接触抵抗 Contact 100mΩ MAX.	t nesistance	
				TOUTH Y WIAX.		

6251	SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-948

	8 衝撃 Shock 9 はんだ付性 Solder ability 10 はんだ耐熱性 Resistance to solder heat		50 G / 11ms /DC 100mA (3times per direction; XYZ) IEC 60068-2-27:1972 JIS C 60068-2-27:1995 245±3°C / 3 - sec. 浸漬 Immersion IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 <手はんだ Hand soldering > はんだごて温度 Soldering iron tip temperature 350±10°C 3 - sec. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 <リフロー Reflow > 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of cycle: 2 times	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack. 浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder. 端子ガタ、変形等ないこと。 No loose contacts nor deformation.	
			※ただし、2回目は常温に戻すこと Second reflow process must be taken after the product temperature has down to room condition. ピーク:250°C PEAK:250°C	45±15s. 30s.	
9.電気的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC200 V / 1 min. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992	フラッシュオーバー、スパークオーバー、 絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over dielectric breakdown.	
	3	絶縁抵抗 Insulation resistance ローレベル接触抵抗	DC500 V / 1min. JIS C 5402 (5.2): 1992 四端子法にて	100M Ω MIN. 50m Ω MAX.	
		Low level contact resistance	Four probe method JIS C 5402(5.3):1992		

6251 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-948

10.耐環境 Environment	1	温度上昇 Temperature rise 二酸化硫黄 SO ₂	嵌合状態でコンタクトを直列に結線 Under mating condition, all contacts shall be connected serially. JIS C 5402 (5.10):1992 40±2°C / 75% / 10±3ppm / 96h IEC 60068-2-42:1982 JIS C 60068-2-42:1993 5±1weight% / 35±2°C			定格電流にて 30K MAX. At the Current rating 接触抵抗 Contact Resistance 100mΩ MAX. 外観 Appearance
		Salt mist	/ 48h IEC 60068-2-11:1981 JIS C 60068-2-11:1989			著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion.
	3	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles (Modified) IEC 60068-2-14:1984、 -33:1971 JIS C 0025:1988			接触抵抗 Contact Resistance 100mΩ MAX.
			段階 温度(°C) 時間(分) Step Temperature Time(min.) 1 -40±3 30		Time(min.)	
			2 $25\pm\frac{10}{5}$ 5 MAX. 3 105 ± 2 30		30	
	4	高温加速(寿命) High temperature(Life)	4 25± 10 5 MAX. 105±2°C / 96h IEC 60068-2-2:1974 JIS C 60068-2-2:1995 -40±3°C / 48h IEC 60068-2-1:1990 JIS C 60068-2-1:1995 40°C / 90~95% / 96h IEC 60068-2-3:1969 JIS C 60068-2-3:1987		1	接触抵抗 Contact Resistance 100mΩ MAX.
	5	耐寒性 Cold resistance				接触抵抗 Contact Resistance 100mΩ MAX.
	6	湿度(定常) Moisture resistance)	接触抵抗 Contact Resistance 100mΩ MAX. 絶縁抵抗 Insulation resistance 100MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオーバー 絶縁破壊ないこと。 No Flashover, spark over, dielectric breakdown

6251 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-948

取り扱い注意事項 Precautions

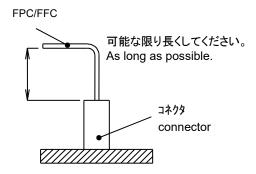
1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意願います。 尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。 条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC

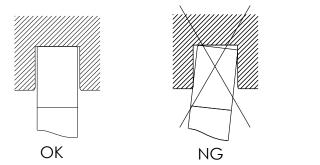
Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion.

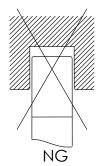
Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.



2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

FPC/FFC はカードスロット底面に当たるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC/FFC vertically until it hits to the slot end.

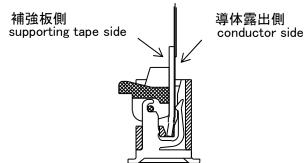




検査工程等で FPC/FFC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC/FFC よりも薄い FPC/FFC を使用願います。 For the FPC/FFC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC/FFC than those for final assembling.

3 FPC/FFC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように FPC/FFC の補強板がアクチュエータ側になるように装着して下さい。 FPC/FFC shall be inserted as shown below with supporting tape side actuator.



4 アクチュエータ操作 Actuator operation

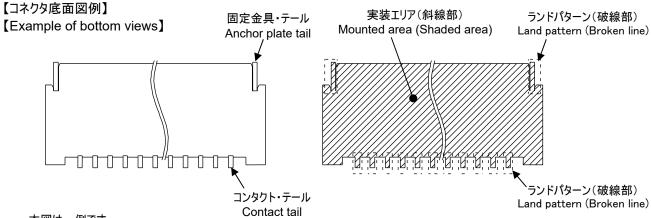
コネクタの破損防止の為、アクチュエータ操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。 After soldering, a actuator shall be operated to prevent damage to a connector.

5 実装について Mounting

本製品の実装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の原因となることがある為、避けてI頂きますようご配慮願います。

リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure. Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.



本図は一例です。

本製品の実装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

6 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないようお願い致します。 Insertion and separation under live current shall not be done.

7 はんだ上りについて Regarding Solder Wicking

実装後の端子はんだ上りについては、実装条件等に影響される為、弊社推奨条件以外での使用については、 ご相談下さい。

条件によっては、弊社にて評価確認を行います。

Since solder wicking on contacts is subject to mounting conditions, please consult us if your mounting conditions are different from the ones of our recommendation.

Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.

6251 SERIES PRODUCT SPECIFICATION

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。 If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

products, or replace or repair defective products.

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の 条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to vou.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品 の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛 Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.